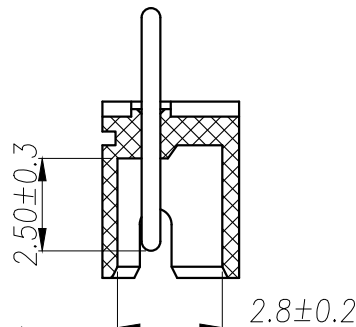
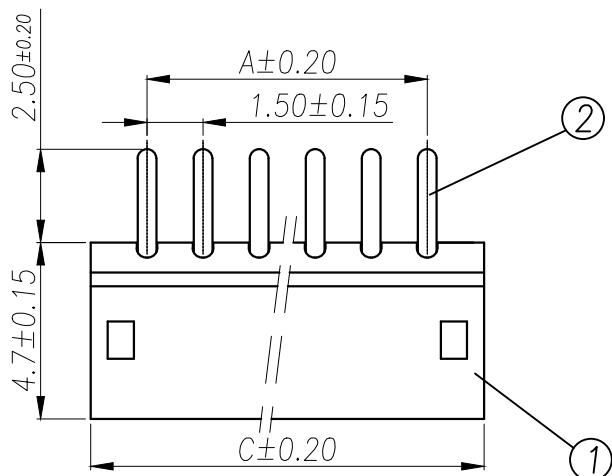


PRELIMINARY
DESIGN IS SUBJECT
TO CHANGE WITHOUT
PRIOR NOTICE

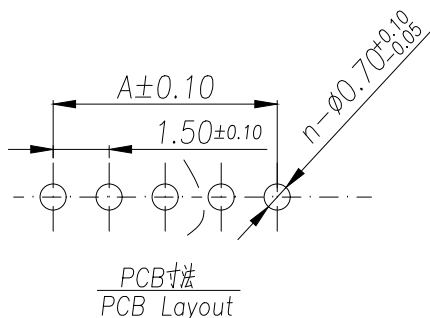
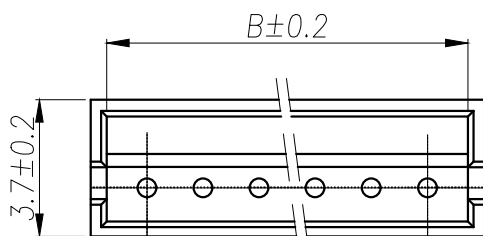


ROHS管理规定:

- 1、禁止使用含有ROHS指令所限制的物质。
- 2、对应的SGS或ITS出具的ICP-AES数据，
不可测定物质的成分表，有效期一年。

技术指标:

- 1、塑件表面应光洁、无毛刺、明显收缩、缺陷、裂纹等现象；
- 2、温度范围：-25℃~85℃；
- 3、额定电压：250V，AC，DC(等效)；
- 4、接触电阻：≤0.03Ω；
- 5、绝缘电阻：≥1000MΩ；
- 6、耐压：1000V，AC/minute。



Part No	PIN	DIMA	DIMB	DIMC
XY-ZH1.5-2PZZ	2	1.5	3.6	4.5
XY-ZH1.5-3PZZ	3	3	5.1	6
XY-ZH1.5-4PZZ	4	4.5	6.6	7.5
XY-ZH1.5-5PZZ	5	6	8.1	9
XY-ZH1.5-6PZZ	6	7.5	9.6	10.5
XY-ZH1.5-7PZZ	7	9	11.1	12
XY-ZH1.5-8PZZ	8	10.5	12.6	13.5
XY-ZH1.5-9PZZ	9	12	14.1	15
XY-ZH1.5-10PZZ	10	13.5	15.6	16.5
XY-ZH1.5-11PZZ	11	15	17.1	18
XY-ZH1.5-12PZZ	12	16.5	18.6	19.5
XY-ZH1.5-13PZZ	13	18	20.1	21
XY-ZH1.5-14PZZ	14	19.5	21.6	22.5
XY-ZH1.5-15PZZ	15	21	23.1	24
XY-ZH1.5-16PZZ	16	22.5	24.6	25.5

2	Contact	Brass	n*1	电镀(镀): 整个表面镀底镍30u"MIN,再镀铜80u".MIN.
1	Wafer	PA66(UL94V-0)	1	白色
序号	名称	材料	数量	附注
DIMENSION IN mm		厦门市辛译精密电子有限公司 Xiamen XinYi Xyeconn Electronics Co.,Ltd		
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED				
.X±0.35	X.*± 5°	APR. Alex	TITLE: WAFER 1.5mm H3.7mm 180°DIP	
.XX±0.25	.X.*± 3°	CHK. Jack	DWG NO. XY-ZH1.5-NPZZ	
.XXX±0.15	.XX.*± 1°	DRA. Can	PROJ. 	CUSTOMER DRAWING
SIZE A4	SCALE 1:1	SHEET 1 / 1	REV. A	